

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2022-039

## 安徽晶赛科技股份有限公司

### 关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日接待了6家机构的调研，现将主要情况公告如下：

#### 一、 调研情况

调研时间：2022年4月26日

调研形式：网络调研

调研机构：安信证券、汇丰晋信基金、万家基金、太平资产、骥才资本、景泰利丰投资

上市公司接待人员：董事长侯诗益先生、董事会秘书侯雪女士

#### 二、 调研的主要问题及公司回复概要

##### 问题 1、2021 年毛利率提升主要原因？

回复：2021 年公司产品毛利率提升一方面是因为公司产能大幅增长所带来的规模化效应，另一方面是因为公司产品结构有所调整，小尺寸谐振器及有源晶振销售占比有所增加。

##### 问题 2、整体晶振行业国内外的变化情况？

回复：石英晶振国内外行业格局未发生明显变化。

问题 3、石英晶振广泛应用于各类智能终端和网络链端产品中，公司今年除了 WiFi 领域有没有开拓其他领域？

回复：公司 2022 年重点开拓工业互联网、汽车电子、智能家居领域客户。

##### 问题 4、公司外销业务大幅度增长的主要原因？

回复：2020 年公司营销部门组建了专门针对外销客户开发的销售团队，加强了外销市场的开发力度，成功开发了多家外销客户，2021 年外销订单数量逐渐增多。因此 2021 年公司外销业务增长幅度较大。

**问题 5、和北京邮电大学相关团队在光刻工艺的合作情况？目前的进度情况？**

公司与北京邮电大学相关团队的第一期合作研发工作已完成，公司目前已经掌握了使用光刻工艺制造晶片的相关技术。其中小尺寸高频晶片公司已完成样品制作，低频音叉晶振晶片公司已具备产业化能力。公司后期还将继续与北京邮电大学相关团队保持研发方面的合作，进一步研发不同规格型号的高频晶片，并持续优化工艺路线。

**问题 6、公司热敏晶体研发已完成，这块的相关的订单情况？**

公司已通过紫光展锐的平台认证，目前正在进行客户端送样认证，由于热敏晶振主要应用于手机市场，客户端认证周期较长，目前尚未取得订单。公司同时也在推进其它方案公司的平台认证工作。

**问题 7、公司所属的产品行业竞争情况？价格变化情况？**

与 2021 年相比，行业竞争略有加剧，部分产品销售价格略有下降。

**问题 8、募投项目的进展情况？**

产业化项目：目前生产厂房的建造及装修已完成，公司订购的部分生产设备正在进行安装调试，预计 2022 年下半年可以形成部分产能。

研发中心建设项目：已初步确定研发大楼的设计方案，正在进行地质勘察工作。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日